7 7 20033

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 990206PCT	FOR FURTHER ACTION		cation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No.	International filing date (day/n	nonth/year)	Priority date (day/month/year)
PCT/DE99/01485	12 May 1999 (12.0	5.99)	12 May 1998 (12.05.98)
International Patent Classification (IPC) or no H01L 21/00	ational classification and IPC		
Applicant FRAUNHOFER-GESELLSCHA	FT ZUR FÖRDERUNG D	ER ANGE	WANDTEN FORSCHUNG E.V.
This international preliminary example Authority and is transmitted to the a	mination report has been prep pplicant according to Article 36	ared by this	International Preliminary Examining
2. This REPORT consists of a total of	8 sheets, including	ng this cover s	heet.
been amended and are the been amended and Section	asis for this report and/or sheets 607 of the Administrative Instr	containing re	tion, claims and/or drawings which have setifications made before this Authority the PCT).
These annexes consist of a t	otal of4 sheets.		
3. This report contains indications rela	ting to the following items:		
I Basis of the report			10.
II Priority			'REC MAY
III Non-establishmen	t of opinion with regard to novel	lty, inventive	step and industrial applicability
IV Lack of unity of in			F 23 K
V Reasoned statemen	nt under Article 35(2) with regar	rd to novelty,	inventive step or industrial applicability;
VI Certain documents	s cited		
	the international application		
	ns on the international application	on	•
VIII EN			
Date of submission of the demand	Date o	f completion	of this report
		-	August 2000 (01.08.2000)
10 December 1999 (10.	.14.77)	01 2	Tugust 2000 (01.00.2000)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Author	rized officer	
Faccimile No.	Telenh	ione No.	

International application No.

PCT/DE99/01485

I. Basis of t	he report			
1. This repo	ort has been drawn o	n the basis of (Replacement sheets in this report as "originally filed" (which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):	n
	the international	application as originally filed.		-
\boxtimes	the description,	pages1-15	, as originally filed,	l
		pages		
			, filed with the letter of	
		pages	, filed with the letter of	- ·
	the claims,	Nos	, as originally filed,	ļ
		Nos	, as amended under Article 19,	
		Nos.	, filed with the demand,	
		Nos. 1-15	, filed with the letter of 15 May 2000 (15.05.2000)	_ ,
		Nos.	, filed with the letter of	- ·
lacksquare	the drawings,	sheets/fig1/6-6/6	, as originally filed,	l
	u	sheets/fig	, filed with the demand,	ı
		sheets/fig	, filed with the letter of	_ ,
		sheets/fig	, filed with the letter of	- ·
2. The ame	ndments have result	ed in the cancellation of:		
	the description,	pages		l
	the claims,	Nos		
	the drawings,	sheets/fig		
3. TI	nis report has been e	stablished as if (some of) the am	pendments had not been made, since they have been considered	
to	go beyond the disci	osure as filed, as indicated in the	e Supplemental Box (Rule 70.2(c)).	
4. Addition	al observations, if n	ecessary:		
1				
				!

International application No. PCT/DE 99/01485

Reasoned statement under Article 3. citations and explanations supporting	5(2) with regard to novelty, ag such statement	inventive step or industrial appl	icability;
Statement			
Novelty (N)	Claims	1-15	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-15	NO NO
Industrial applicability (IA)	Claims		YES
industrial approachity (i.e.)	Claims	1-15	NO

- 2. Citations and explanations
 - 1. Reference is made to the following documents:
 - D1: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Vol. 012, No. 298
 (P-744), 15 August 1988 (1988-08-15) &
 JP-A-63 070 940 (PIONEER ELECTRONIC CORP.;
 OTHERS: 01), 31 March 1988 (1988-03-31)
 - D2: Semiconductor lithography, Wayne M. Moreau, 1988, pages 348-353, Plenum Press, New York (USA)
 - D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Vol. 013, No. 016 (E-703), 13 January 1989 (1989-01-13) & JP-A-63 221 618 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP.), 14 September 1988 (1988-09-14)
 - D4: US-A-5 705 232 (HORIUCHI TOYOTARO ET AL.), 6
 January 1998 (1998-01-06)
 - D5: US-A-5 166 523 (BERGHAEUSER GUENTER), 24 November 1992 (1992-11-24)
 - - D7: EP-A-0 339 279 (AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC.), 2 November 1989 (1989-11-02).

Documents D2, D6 and D7 were not cited in the international search report. Copies of documents D6

and D7 are attached.

The subject matter of independent Claim 1 of the 2. present application cannot be considered inventive (PCT Article 33(3)) for the following reasons: Document D1, which is considered the closest prior art, discloses a process for drying photoresist layers, in which infrared radiation from an infrared radiation source of adjustable intensity is applied in a chamber to a substrate bearing a photoresist layer, temperature or a temperature-dependent value is measured in the vicinity of the photoresist layer and the intensity of the infrared radiation source is regulated depending on the measured temperature or temperature-dependent value in such a way that a predetermined temperature variation in time is respected during drying (see English abstract and figure of that document).

The process known from D1 differs from the subject matter of independent Claim 1 in that

- (i) D1 does not mention whether said chamber is vented or not; and
- (ii) D1 does not describe any particular temperature variation in time, while Claim 1 defines that the temperature is first constant and then rises during the drying time.

The subject matter of Claim 1 is therefore novel (PCT Article 33(2)).

The problem addressed by feature (i) can be considered to be that of creating ambient conditions that remain constant over time.

international application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/DE 99/01485

However, the solution proposed in feature (i) cannot be considered inventive (PCT Article 33(3)) because venting of the chamber during infra-red drying of photoresist layers is a routine measure (cf. page 349, lines 10-12 of the manual D2).

The problems addressed by feature (ii) can be considered to be that of advantageously removing the solvent from the photoresist layer.

The solution proposed in feature (ii) cannot be considered inventive (PCT Article 33(3)) for the following reasons:

It is known that controlling temperature variation in time can improve solvent removal from the photoresist layer. A particular temperature variation may be advantageous, depending on resist type and/or thickness. D2 mentions, for example, that cooling should be controlled (D2, page 351, lines 18-19).

It is noted that the problems solved by feature (ii) occur, according to the description, in the case of thick photoresist layers. However, Claim 1 does not mention the feature that a thick photoresist layer is applied.

Moreover, it is also known that problems can occur, particularly when drying thick photoresist layers, and that it can be advantageous to first keep the temperature constant and then let it rise during the drying time. As an illustration, document D6 is added and the following passages are noted: page 2,

lines 25-28, 31-32 and 34-40; and page 6, lines 27-29.

The subject matter of independent Claim 8 of the 3. present application cannot be considered inventive (PCT Article 33(3)) for the following reasons: Document D1, which is considered the closest prior art, discloses a device for drying photoresist layers, said device comprising a chamber that can be vented, an infrared radiation source arranged in the chamber above a substrate holder and the intensity of which is adjustable, a temperature measurement sensor arranged in the chamber and a control unit which controls the intensity of the infrared radiation source depending on the measured temperature in such a way that a predetermined temperature variation is maintained in the chamber during drying (cf. English abstract and figure of that document).

The device known from D1 differs from the subject matter of independent Claim 8 in that

- (i) D1 does not explicitly mention that the chamber has an air inlet and an air outlet;
- (ii) according to Claim 8, the substrate holder comprises a plurality of individual substrate holders, while D1 describes only a single substrate holder; and
- (iii) according to Claim 8, the individual substrate holders are designed in such a way that only a narrow edge of the substrate lies thereon.

The subject matter of Claim 1 is therefore novel (PCT Article 33(2)).

The problem addressed by feature (i) can be considered to be that of permitting ventilation of

the chamber through the air inlet and air outlet.

However, the solution proposed in feature (i) cannot be considered inventive (PCT Article 33(3)) because ventilation of the chamber during infrared drying of photoresist layers is a routine measure (cf. page 349, lines 10-12 of the manual D2). Consequently, the chamber must have an air inlet and an air inlet.

The problem addressed by feature (ii) can be considered to be that of drying several substrates simultaneously. This is a trivial feature, since it is usual to process several substrates simultaneously and to heat them simultaneously, for example.

The problem addressed by feature (iii) can be considered to be that of improving thermal insulation between the substrate holder and the substrate. However, such substrate holders are common in semiconductor technology and are known to a person skilled in the art. As an illustration, document D7 is added and Figures 5 and 6 are noted. The subject matter of Claim 8 cannot therefore be considered inventive.

4. Dependent Claims 2-7 and 9-15 do not contain any features which, in combination with the features of any claim to which they refer, meet the inventive step requirements of PCT Article 33(3). The features of these claims constitute only a selection of obvious possibilities from which a person skilled in the art would select according to the circumstances, without being inventive. In particular, the following points are noted:

- 4.1 Claim 2: The feature that the temperature is measured below the substrate is known from D4, for example (cf. column 3, lines 17-19).
- 4.2 Claim 3: Measuring the temperature with a pyrometer is known, for example, from D4, column 3, lines 42-44. D1 points out that the measurement signal needs to be adapted (see paragraph entitled "CONSTITUTION" of the English abstract, last sentence).
- 4.3 Claim 4: It is obvious that processing conditions need to match any new combination of materials (cf., for example, D2, page 348, paragraph 2, penultimate sentence).
- 4.4 Claims 5 and 15: D2 (page 351, lines 5-7) suggests measuring the solvent content.
- 4.5 Claim 6: In the field of infrared radiation, this is a commonly used infrared radiation (cf., for example, D4, column 2, lines 61-64).
- 4.6 Claim 9: The height-adjustable arrangement of infrared radiation sources is an obvious measure (see, for example, D5, column 6, lines 61-67, and column 4, lines 59-60).
- 4.7 Claim 13: Pyrometer and thermoelement are known from D4, for example (cf. column 3, lines 42-44 and 17-19). A temperature-dependent resistance is an obvious alternative.

International application No.
PCT/DE 99/01485

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

5. The measurement unit "inch" used on pages 7, 12 (Table 2) and 15 is not additionally indicated using the system stipulated by PCT Rule 10.1(a).

International application No.
PCT/DE 99/01485

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

6. The description does not mention the features of Claims 5 and 15. Consequently, Claims 5 and 15 are not supported by the description, thereby contravening PCT Article 6.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM

GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

REC'D 0 3 AUG 2000

WIPO PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

			(Artikel 36 und F	regel 70 PC	1)	
Aktenzeiche		Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORGEH	siehe Mittei IEN vorläufigen	lung über die Übersendung des internationa Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416)	alen)
Internationa	des Ak	tenzeichen	Internationales Anmeldedat	um <i>(Tag/Monat/Jahr)</i>	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)	
PCT/DE9			12/05/1999	, -	12/05/1998	
H01L21/0		entklassification (IPK) ode	er nationale Klassifikation und IP	РК		
Anmelder FRAUNH	OFE	R GESELLSCHAFT	ZUR FÖRDERUNG et	al.		
			Prüfungsbericht wurde von de nmelder gemäß Artikel 36 üb		onale vorläufigen Prüfung beauftragte	
2. Diese	r BER	IICHT umfaßt insgesa	nmt 8 Blätter einschließlich d	lieses Deckblatts.		
ui B	nd/ode ehörd	er Zeichnungen, die g	jeändert wurden und diesem erichtigungen (siehe Regel 7	Bericht zugrunde	itter mit Beschreibungen, Ansprüchen liegen, und/oder Blätter mit vor dieser tt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum l	r
3. Diese	er Berie ⊠	cht enthält Angaben z Grundlage des Beric	zu folgenden Punkten: hts			
11		Priorität				
Ш		_		erfinderische Tät	gkeit und gewerbliche Anwendbarkeit	
IV V	[] ⊠	Begründete Feststell	lung nach Artikel 35(2) hinsid	chtlich der Neuheit	, der erfinderische Tätigkeit und der	
	_	•	lbarkeit; Unterlagen und Erkl	lärungen zur Stütz	ung dieser Feststellung	
VI	N L	Bestimmte angeführt	_			
VII	⊠ ⊠	•	ler internationalen Anmeldun ngen zur internationalen Anr	_		
VIII	L	Besumme Demerka	ngen zur internationalen zur	neluurig		
Datum der	Einreic	chung des Antrags		Datum der Fertigstell	ung dieses Berichts	
10/12/19	99		C	01.08.2000		
	auftrag	nschrift der mit der interna gten Behörde:	ationalen vorläufigen E	Bevollmächtigter Bed	iensteter (A PENERGY
<i>)</i>	D-80	ppäisches Patentamt 0298 München +49 89 2399 - 0 Tx: 523		Götz, A	1 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1)))
	Fav.	±49 89 2399 - 4465		Tot No. 40 90 2200	7,000	-30-7

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/01485

l.	Gru	ndlage des Berich	its					
1.	Artik	ser Bericht wurde e kel 14 hin vorgelegt t beigefügt, weil sie	wurden, gelte	n im F	Rahmen dies	blätter, die d es Berichts	lem Anmeldeamt au als "ursprünglich ei	if eine Aufforderung nach ngereicht" und sind ihm
	Bes	chreibung, Seiten	:					
	1-15	5	ursprüngliche	Fassu	ıng			
	Pate	entansprüche, Nr.	:					
	1-15	5	eingegangen	am		15/05/2000	mit Schreiben von	n 15/05/2000
	Zeid	chnungen, Blätter:	:					
	1/6-	6/6	ursprüngliche	Fassu	ıng			
2.	Auf	grund der Änderung	gen sind folger	nde Un	iterlagen for	tgefallen:		
		Beschreibung,	Seiten:					
		Ansprüche,	Nr.:					
		Zeichnungen,	Blatt:					
3.		Dieser Bericht ist e angegebenen Grü eingereichten Fas	nden nach Au	ffassu	n <mark>g der Be</mark> hä	rde über dei	ierungen erstellt wo n Offenbarungsgeh	orden, da diese aus den alt in der ursprünglich
4.	Etw	raige zusätzliche Be	emerkungen:					
۷.	Beg gev	gründete Feststell verblichen Anwen	ung nach Arti dbarkeit; Unt	ikel 35 erlage	(2) hinsicht n und Erklä	lich der Ne rungen zur	uheit, der erfinderi Stützung dieser F	schen Tätigkeit und de eststellung
1.	Fes	ststellung						
	Ne	uheit (N)		Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-15		
	Erfi	nderische Tätigkeit	(ET)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-15		

Nein: Ansprüche 1-15

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Ansprüche

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/01485

2. Unterlagen und Erklärungen

siehe Beiblatt

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

- 1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:
 - D1: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 298 (P-744), 15. August 1988 (1988-08-15) & JP 63 070940 A (PIONEER ELECTRONIC CORP; OTHERS: 01), 31. März 1988 (1988-03-31)
 - D2: Semiconductor lithography, Wayne M. Moreau, 1988, Seiten 348-353, Plenum Press, New York (USA)
 - D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 016 (E-703), 13. Januar 1989 (1989-01-13) & JP 63 221618 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP), 14. September 1988 (1988-09-14)
 - D4: US-A-5 705 232 (HORIUCHI TOYOTARO ET AL) 6. Januar 1998 (1998-01-06)
 - D5: US-A-5 166 523 (BERGHAEUSER GUENTER) 24. November 1992 (1992-11-24)
 - D6: EP 0 342 393 A (IBM CORP) 23 November 1989 (1989-11-23)
 - D7: EP 0 339 279 A (AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC.) 2. November 1989 (1989-11-02).

Die Dokumente D2, D6 und D7 wurden im internationalen Recherchenbericht nicht angegeben. Kopien der Dokumente D6 und D7 liegen bei.

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 der vorliegenden Anmeldung kann aus den folgenden Gründen nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT): Dokument D1, das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart ein Verfahren zur Trocknung von Photoresistschichten, bei dem ein Substrat mit einer aufgebrachten Photoresistschicht in einer Kammer mit IR-Strahlung einer in der Leistung regelbaren IR-Strahlungsquelle beaufschlagt wird, die Temperatur bzw. eine temperaturabhängige Größe in der Umgebung der Photoresistschicht gemessen und die Leistung der IR-Strahlungsquelle anhand der gemessenen Temperatur bzw. temperaturabhängigen Größe so geregelt wird,

daß ein vorgegebener zeitlicher Temperaturverlauf während der Trocknung eingehalten wird (vgl. englischsprachige Zusammenfassung und Abbildung ebenda).

Das aus D1 bekannte Verfahren unterscheidet sich von dem Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 dadurch, daß

i) in D1 nicht erwähnt wird ob die besagte Kammer entlüftet wird oder nicht und ii) in D1 kein bestimmter zeitlicher Temperaturverlauf beschrieben wird, während in Anspruch 1 definiert ist, daß die Temperatur über die Trocknungszeit zunächst konstant ist und dann ansteigt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33 (2) PCT).

Die mit dem Merkmal i) zu lösenden Aufgaben kann darin gesehen werden zeitlich konstante Umgebungsbedinungen zu schaffen.

Die mit dem Merkmal i) vorgeschlagene Lösung kann jedoch nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT), da das Entlüften der Kammer beim IR-Trocknen von Photoresistschichten eine übliche Maßnahme ist (vgl. dazu Seite 349, Zeilen 10-12 aus dem Lehrbuch D2).

Die mit dem Merkmal ii) zu lösenden Aufgaben kann darin gesehen werden, das Lösungsmittel vorteilhaft aus der Photoresistschicht zu entfernen.

Die mit dem Merkmal ii) vorgeschlagene Lösung kann aus folgenden Gründen nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT):

Es ist bekannt, daß die Kontrolle des zeitlichen Temperaturverlaufs das Entfernen des Lösungsmittels aus der Photoresistschicht verbessern kann. Es kann, je nach Resisttyp und/oder Dicke ein bestimmter Temperaturverlauf günstig sein. Z.B. wird in D2 erwähnt, daß kontrolliert gekühlt werden soll (D2, Seite 351, Zeilen 18-19).

Es wird darauf hingewiesen, daß die Probleme die mit dem Merkmal ii) gelöst werden laut Beschreibung bei dicken Photoresistschichten auftreten. Das Merkmal, daß eine dicke Photoresistschicht aufgebracht wird, ist in dem Anspruch 1 jedoch nicht enthalten.

Es ist jedoch des weiteren auch bekannt, daß speziell beim Trocknen von dicken Photoresistschichten Probleme auftreten können und daß es vorteilhaft sein kann, die Temperatur über die Trocknungszeit zunächst konstant zu halten und dann ansteigen zu lassen. Zur Veranschaulichung wird das Dokument D6 eingeführt und auf die folgenden Textstellen verwiesen: Seite 2, Zeilen 25-28, Zeilen 31-32 und Zeilen 34-40 und Seite 6, Zeilen 27-29).

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT**

- Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 8 der vorliegenden Anmeldung 3 kann aus den folgenden Gründen nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT): Dokument D1, das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart eine Vorrichtung zur Trocknung von Photoresistschichten, bestehend aus einer entlüftbaren Kammer, einer in der Kammer über einer Substrathalterung angebrachten IR-Strahlungsquelle, die in der Leistung regelbar ist, einem in der Kammer vorgesehen Temperaturmeßsensor sowie einer Steuereinheit, die die Leistung der IR-Strahlungsquelle in Abhängigkeit von der gemessenen Temperatur so steuert, daß während der Trocknung ein vorgegebener Temperaturverlauf in der Kammer eingehalten wird (vgl. englischsprachige Zusammenfassung und Abbildung ebenda). Die aus D1 bekannte Vorrichtung unterscheidet sich von dem Gegenstand des
 - unabhängigen Anspruchs 8 dadurch, daß i) in D1 nicht explizit erwähnt wird, daß die Kammer einen Lufteinlaß sowie einen
 - Luftauslaß aufweist:
 - ii) gemäß Anspruch 8 die Substrathalterung mehrere Einzelsubstrathalterungen aufweist, während in D1 nur eine einzige Einzelsubstrathalterung beschrieben ist; und
 - iii) gemäß Anspruch 8 die Einzelsubstrathalterungen so ausgestaltet sind, daß das Substrat nur mit einem schmalen Rand aufliegt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33 (2) PCT).

Lufteinlaß und einen Luftauslaß aufweisen.

Die mit dem Merkmal i) zu lösenden Aufgaben kann darin gesehen werden, durch den Lufteinlaß und den Luftauslaß das Entlüften der Kammer zu ermöglichen. Die mit dem Merkmal i) vorgeschlagene Lösung kann jedoch nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT), da das Entlüften der Kammer beim IR-Trocknen von Photoresistschichten eine übliche Maßnahme ist (vgl. dazu Seite 349, Zeilen 10-12 aus dem Lehrbuch D2). Die Kammer muß daher einen

Die mit dem Merkmal ii) zu lösenden Aufgaben kann darin gesehen werden, gleichzeitig mehrere Substrate zu trocknen. Es handelt sich hierbei um ein triviales Merkmal, da es üblich ist mehrere Substrate gleichzeitig zu behandeln und z.B. gleichzeitig auszuheizen.

Die mit dem Merkmal iii) zu lösenden Aufgaben kann darin gesehen werden, eine bessere thermische Isolation zwischen der Substrathalterung und dem Substrat zu erzielen. Solche Substrathalter sind in der Halbleitertechnik jedoch üblich und

- dem Fachmann bekannt. Zur Veranschaulichung wird das Dokument D7 eingeführt und auf die Fig. 5 und Fig. 6 verwiesen. Der Gegenstand des Anspruchs 8 kann daher nicht als erfinderisch betrachtet werden.
- Die abhängigen Ansprüche 2-7 und 9-15 enthalten keine Merkmale, die in 4 Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des Artikels 33(3) PCT in bezug auf erfinderische Tätigkeit erfüllen. Bei den Merkmalen dieser Ansprüche handelt es sich nur um eine Auswahl aus naheliegenden Möglichkeiten, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den Umständen entsprechend auswählen würde. Insbesondere wird auf folgendes hingewiesen:
- 4.1 Anspruch 2: Das Merkmal, daß die Temperatur unterhalb des Substrats gemessen wird ist z.B. aus D4 bekannt (vgl. Spalte 3, Zeilen 17-19).
- 4.2 Anspruch 3: Die Temperatur mit einem Pyrometer zu messen ist z.B. aus D4, Spalte 3, Zeilen 42-44 bekannt. In D1 wird darauf hingewiesen, daß eine Anpassung des Meßsignals nötig ist (vgl. Absatz "CONSTITUTION" der englischsprachigen Zusammenfassung, letzter Satz).
- 4.3 Anspruch 4: Es ist offensichtlich, daß die Prozeßbedingungen auf jede neue Kombination von Materialien abgestimmt werden müssen (vgl. z.B. D2, Seite 348, 2. Absatz, vorletzter Satz).
- 4.4 Ansprüche 5 und 15: In D2, Seite 351, Zeilen 5-7 wird nahegelegt den Gehalt an Lösungsmittel zu messen.
- 4.5 Anspruch 6: Bei dem Bereich der IR-Strahlung handelt es sich um gebräuchliche IR-Strahlung (vgl. z.B. D4, Spalte 2, Zeilen 61-64).
- 4.6 Anspruch 9: Es ist eine naheliegende Maßnahme IR-Strahlungsquellen höhenverstellbar anzubringen (vgl. z.B. D5, Spalte 6, Zeilen 61-67 und Spalte 4, Zeilen 59-60).
- 4.7 Anspruch 13: Pyrometer und Thermoelement sind z.B. aus D4 bekannt (vgl.

Spalte 3, Zeilen 42-44 und Zeilen 17-19). Ein temperaturabhängiger Widerstand stellt eine offensichtliche Alternative dar.

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Die auf den Seiten 7, 12 (Tabelle 2) und 15 verwendete Maßeinheit " (Inch) ist nicht <u>zusätzlich</u> in dem in Regel 10.1 a) PCT vorgeschriebenen System angegeben.

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Die Merkmale der Ansprüche 5 und 15 werden in der Beschreibung nicht genannt. Die Ansprüche 5 und 15 werden daher nicht, wie in Artikel 6 PCT vorgeschrieben, von der Beschreibung gestützt.

25



Patentansprüche

- Verfahren zur Trocknung von Photoresistschichten, 1. bei dem ein Substrat (12) mit einer aufgebrachten 5 Photoresistschicht in einer entlüfteten Kammer mit IR-Strahlung einer in der Leistung regelbaren IR-Strahlungsquelle (4) beaufschlagt wird, die Temperatur bzw. eine temperaturabhängige Größe in der Umgebung der Photoresistschicht gemessen und 10 die Leistung der IR-Strahlungsquelle anhand der gemessenen Temperatur bzw. temperaturabhängigen Größe so geregelt wird, daß ein vorgegebener zeitlicher Temperaturverlauf während der Trocknung eingehalten wird, 15 dadurch gekennzeichnet. daß der vorgegebene zeitliche Temperaturverlauf so gewählt ist, daß die Temperatur über die Trocknungszeit zunächst konstant ist, und dann linear, stufenförmig oder in anderer Form 20 ansteigt.
 - Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Temperatur unterhalb des Substrates gemessen wird.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2,
 dadurch gekennzeichnet, daß die Temperatur der
 photoresistbedeckten Oberfläche von der Oberseite
 durch ein Pyrometer gemessen wird, wobei die
 unterschiedliche Emissivität des Substrates, auf
 dem sich die zu trocknende Photoresistschicht
 befindet, berücksichtigt wird.

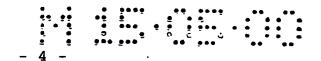


- 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der vorgegebene zeitliche Temperaturverlauf für jede neue Kombination von Materialien für Photoresistschicht und Substrat zunächst experimentell ermittelt wird.
- 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
 dadurch gekennzeichnet, daß die Menge bzw. der

 Gehalt an Lösungsmitteln in zirkulierender Luft,
 vorzugsweise in einer von der Kammer abgehenden
 Leitung der Luftzirkulation, erfaßt wird, und daß
 bei Unterschreitung eines vorgebbaren Grenzwertes
 die Beendigung des Trocknungsprozesses durch
 Abregelung der Leistung der IR-Strahlungsquelle
 eingeleitet wird.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
 dadurch gekennzeichnet, daß eine IR Strahlungsquelle eingesetzt wird, die ihr Maximum
 der IR-Strahlung im Bereich von 1 bis 3 μm hat.
- 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
 dadurch gekennzeichnet, daß bei gleichzeitiger
 Trocknung der Photoresistschichten mehrerer
 Substrate, die eine Rotationsbewegung um eine
 Achse in der Kammer durchführen, die Messung der
 Temperatur zeitlich so getaktet wird, daß bei
 jedem Durchlauf eines der Substrate durch ein
 Meßfeld, in dem die Temperatur gemessen wird, eine
 Messung stattfindet.



- 8. Vorrichtung zur Trocknung von Photoresistschichten, bestehend aus einer entlüftbaren Kammer (1), die einen Lufteinlaß (2) sowie einen Luftauslaß (3) aufweist, einer in der Kammer über einer Substrathalterung (5) angebrachten
- auslaß (3) aufweist, einer in der Kammer über einer Substrathalterung (5) angebrachten IR-Strahlungsquelle (4), die in der Leistung regelbar ist, einem in der Kammer vorgesehenen Temperaturmeßsensor (6, 7) sowie einer Steuer-
- einheit (8), die die Leistung der IR-Strahlungsquelle in Abhängigkeit von der gemessenen
 Temperatur so steuert, daß während der Trocknung
 ein vorgebbarer Temperaturverlauf in der Kammer
 eingehalten wird,
- dadurch gekennzeichnet, daß die Substrathalterung (5) mehrere Einzelsubstrathalterungen (14) aufweist, die so ausgestaltet sind, daß das Substrat nur mit einem schmalen Rand aufliegt.
- 20 9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die IR-Strahlungsquelle (4) höhenverstellbar über der Substrathalterung (5) angeordnet ist.
- 25 10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Substrathalterung (5) so ausgestaltet ist, daß sie mehrere Substrate (12) in sternförmiger Anordnung nebeneinander aufnehmen kann.
 - Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Substrathalterung
 drehbar gelagert ist und über einen in der



Drehzahl regelbaren Motor (11) mit einer vorgebbaren Drehgeschwindigkeit in Rotation versetzt werden kann.

- 5 12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß am Lufteinlaß (2) ein steuerbares Gebläse (13) vorgesehen ist.
- 13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 12,

 dadurch gekennzeichnet, daß der Temperaturmeßsensor (6) durch einen temperaturabhängigen
 Widerstand, ein Pyrometer oder ein Thermoelement
 gebildet wird.
- 15 14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die IR-Strahlungsquelle (4) eine maximale Leistungsaufnahme zwischen 2,5 und 4 kW hat.
- 20 15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 14,
 dadurch gekennzeichnet, daß, vorzugsweise im
 Luftauslaß bzw. in einer vom Luftauslaß abgehenden
 Leitung der Luftzirkulation, ein Sensor zur
 Messung der Menge bzw. des Gehaltes an Lösungsmitteln in zirkulierender Luft vorgesehen ist
- mitteln in zirkulierender Luft vorgesehen ist, dessen Ausgangssignal zur Festlegung der Beendigung des Trocknungsprozesses und zur Abregelung der Leistung der IR-Strahlungsquelle verwendet werden kann.

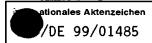
PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts		er die Übermittlung des internationalen
990206PCT	VORGEHEN Hecherchenberichts zutreffend, nachste	s (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit hender Punkt 5
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
PCT/DE 99/01485	(Tag/Monat/Jahr) 12/05/1999	12/05/1998
Anmelder	12.00.1777	
Alliciae		
FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUF	R FÖRDERUNG et al.	
Dieser internationale Recherchenbericht wurd	de von der Internationalen Recherchenhehörd	e erstellt und wird dem Anmelder gemäß
Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem In		o croton and mid dom , innovaci gomes
	_	
Dieser internationale Recherchenbericht umfa		Observation Technilehei
Darüber hinaus liegt ihm jev	veils eine Kopie der in diesem Bericht genann	ten Unterlagen zum Stand der Technik bei.
Grundlage des Berichts		
a Hinsichtlich der Sprache ist die inte	rnationale Recherche auf der Grundlage der i	nternationalen Anmeldung in der Sprache
durchgeführt worden, in der sie eing	ereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nic	hts anderes angegeben ist.
Die internationale Recherch	e ist auf der Grundlage einer bei der Behörde	eingereichten Übersetzung der internationalen
Anmeldung (Regel 23.1 b))		der Aminosäuresequenz ist die internationale
Recherche auf der Grundlage des S	Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das	der Ambiosauresequenz ist die internationale
1	Idung in Schriflicher Form enthalten ist.	
I 🔀	onalen Anmeldung in computerlesbarer Form	eingereicht worden ist.
	h in schriftlicher Form eingereicht worden ist.	
	h in computerlesbarer Form eingereicht word	
Die Erklärung, daß das nac internationalen Anmeldung	hträglich eingereichte schriftliche Sequenzpro im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorg	tokoli nicht über den Oπenbarungsgenalt der elegt.
Die Erklärung, daß die in co	omputerlesbarer Form erfaßten Informationen	dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,
wurde vorgelegt.		,
2. Bestimmte Ansprüche ha	ben sich als nicht recherchierbar erwiesen	(siehe Feld i).
3. Mangelnde Einheitlichkeit	der Erfindung (siehe Feld II).	
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfir	ndung	
X wird der vom Anmelder eing	gereichte Wortlaut genehmigt.	
wurde der Wortlaut von der	Behörde wie folgt festgesetzt:	
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung	•	
wird der vom Anmelder ein	gereichte Wortlaut genehmigt.	
wurde der Wortlaut nach He	egel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fas e innerhalb eines Monats nach dem Datum de	ssung von der Behörde festgesetzt. Der er Absendung dieses internationalen
Recherchenberichts eine S	tellungnahme vorlegen.	
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen	ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlich	en: Abb. Nr
wie vom Anmelder vorgesc	hlagen	keine der Abb.
weil der Anmelder selbst ke	eine Abbildung vorgeschlagen hat.	
weil diese Abbildung die Er	findung besser kennzeichnet.	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



a. Klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 6 H01L21/312 H01L21/3105 H01L21/00 G03F7/16 G03F7/40

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 H01L G03F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

_	ALC MEC	ENTH ICH A	NGESEHENE	HINTEDI	ACEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X Y	US 5 705 232 A (HORIUCHI TOYOTARO ET AL) 6. Januar 1998 (1998-01-06)	1,5,9, 11,17 2-4,6, 12,14
A	Spalte 2, Zeile 28-42 Spalte 3, Zeile 1-56; Abbildung 1	13,15
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 016 (E-703), 13. Januar 1989 (1989-01-13) & JP 63 221618 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP), 14. September 1988 (1988-09-14) Zusammenfassung	2-4
	-/	

ı	\neg	
ı	ΧI	Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu
Į		Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

- ° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

4. November 1999

11/11/1999

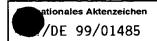
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

van der Linden, J.E.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 298 (P-744), 15. August 1988 (1988-08-15) & JP 63 070940 A (PIONEER ELECTRONIC CORP; OTHERS: 01), 31. März 1988 (1988-03-31) Zusammenfassung US 5 166 523 A (BERGHAEUSER GUENTER) 24. November 1992 (1992-11-24) Spalte 6, Zeile 57 -Spalte 7, Zeile 9 US 5 540 782 A (MIYAGI KATSUSHIN ET AL) 30. Juli 1996 (1996-07-30) Spalte 4, Zeile 38 -Spalte 5, Zeile 40; Abbildungen 1-3 BLEIDIESSEL G ET AL: "Dependence of the quality of thick resist structures on resist baking" MICROELECTRONIC ENGINEERING, Bd. 41-42, 1. März 1998 (1998-03-01), Seite 433-436 XP004111750 ISSN: 0167-9317 das ganze Dokument	Petr. Anspruch Nr. 6 12 14
vol. 012, no. 298 (P-744), 15. August 1988 (1988-08-15) & JP 63 070940 A (PIONEER ELECTRONIC CORP; 0THERS: 01), 31. März 1988 (1988-03-31) Zusammenfassung US 5 166 523 A (BERGHAEUSER GUENTER) 24. November 1992 (1992-11-24) Spalte 6, Zeile 57 -Spalte 7, Zeile 9 US 5 540 782 A (MIYAGI KATSUSHIN ET AL) 30. Juli 1996 (1996-07-30) Spalte 4, Zeile 38 -Spalte 5, Zeile 40; Abbildungen 1-3 BLEIDIESSEL G ET AL: "Dependence of the quality of thick resist structures on resist baking" MICROELECTRONIC ENGINEERING, Bd. 41-42, 1. März 1998 (1998-03-01), Seite 433-436 XP004111750 ISSN: 0167-9317	12
24. November 1992 (1992-11-24) Spalte 6, Zeile 57 -Spalte 7, Zeile 9 US 5 540 782 A (MIYAGI KATSUSHIN ET AL) 30. Juli 1996 (1996-07-30) Spalte 4, Zeile 38 -Spalte 5, Zeile 40; Abbildungen 1-3 BLEIDIESSEL G ET AL: "Dependence of the quality of thick resist structures on resist baking" MICROELECTRONIC ENGINEERING, Bd. 41-42, 1. März 1998 (1998-03-01), Seite 433-436 XP004111750 ISSN: 0167-9317	14
30. Juli 1996 (1996-07-30) Spalte 4, Zeile 38 -Spalte 5, Zeile 40; Abbildungen 1-3 BLEIDIESSEL G ET AL: "Dependence of the quality of thick resist structures on resist baking" MICROELECTRONIC ENGINEERING, Bd. 41-42, 1. März 1998 (1998-03-01), Seite 433-436 XP004111750 ISSN: 0167-9317	
quality of thick resist structures on resist baking" MICROELECTRONIC ENGINEERING, Bd. 41-42, 1. März 1998 (1998-03-01), Seite 433-436 XP004111750 ISSN: 0167-9317	1
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 008 (E-1486), 7. Januar 1994 (1994-01-07) & JP 05 251333 A (FUJITSU LTD), 28. September 1993 (1993-09-28) Zusammenfassung	9,12
DE 195 16 193 A (SCHAEFER HANS JUERGEN) 16. November 1995 (1995-11-16) Seite 4, Zeile 13-37; Abbildung 14	16
US 4 926 567 A (OGAWA MASAHARU) 22. Mai 1990 (1990-05-22) Spalte 2, Zeile 42-56	19
	 US 4 926 567 A (OGAWA MASAHARU) 22. Mai 1990 (1990-05-22)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In jon on patent family members

ational Application No				
/DE 99/01485				

Patent document cited in search repo		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5705232	Α	06-01-1998	NONE	
JP 63221618	Α	14-09-1988	NONE	
JP 63070940	Α	31-03-1988	JP 1847147 C JP 5057657 B	07-06-1994 24-08-1993
US 5166523	Α	24-11-1992	DE 4004511 A DE 59107908 D DK 442403 T EP 0442403 A JP 4214565 A	22-08-1991 18-07-1996 21-10-1996 21-08-1991 05-08-1992
US 5540782	Α	30-07-1996	JP 6208954 A	26-07-1994
JP 05251333	Α	28-09-1993	NONE	
DE 19516193	A	16-11-1995	DE 9407930 U AT 174750 T AU 2792395 A DE 59504568 D WO 9600492 A EP 0766908 A US 5804256 A	14-06-1995 15-01-1999 19-01-1996 28-01-1999 04-01-1996 09-04-1997 08-09-1998
US 4926567	A	22-05-1990	JP 62007472 A JP 62007466 A DE 3622589 A	14-01-1987 14-01-1987 08-01-1987



Patent Claims

- Method of drying photo resist layers, wherein a substrate (12) with a photo resist layer applied thereon is exposed to IR radiation from an IR radiation source (4) whose power is controllable, in a deaerated chamber, wherein the temperature or a temperature-dependent parameter is measured in the vicinity of said photo resist layer, and the power of said IR radiation source is controlled on the basis of the measured temperature or said temperature-dependent parameter in such a way that a pred termined development of the temperature versus time will be observed during th drying operation.
- 2. Method according to Claim 1, characterised in that said predetermined development of temperature versus time is so selected that the temperature will remain constant throughout the drying period.
- 3. Method according to Claim 1, characterised in that said predetermined developm into of temperature versus time is selected that the temperature will undergo a linear increase in the course of time.
- 4. Method according to Claim 1, characterised in that said predetermined development of temperature versus time is so selected that during the drying period the temperature will initially remain constant and then undergo a linear, step-wise or other increase.
- 5. Method according to any of the Claims 1 to 4, characterised in that the temperature is measured underneath said substrate.
- 6. Method according to any of the Claims 1 to 4, characterised in that the temperature of the area covered by said photo resist is measured from the upper side by means of a pyrometer, with the different emissivity of said substrate, on which the photo resist layer to be dried is applied, being taken into consideration.
- 7. Method according to any of the Claims 1 to 6, characterised in that the predetermined development of temperature versus time is initially established for each new combination of materials for said photo resist layer and said substrate.

- 8. Method according to any of the Claims 1 to 7, characterised in that the quantity or th concentration of solvents is preferably detected in an air circulation line issuing from said chamber, and that when the measured value drops below a predeterminable limit the completion of the drying process is initiated by down-control of the power of said IR radiation source.
- 9. Method according to any of the Claims 1 to 8, characterised in that an IR radiation source is employed which has its maximum in IR radiation within the range from 1 to 3 µm.
- 10. Method according to the Claims 1 to 9, characterised in that when the photo resist layers of several substrates, which perform a rotary movement about an axis in the chamber, are dried simultaneously the temperature measurement is controlled in such a timed manner that for each passage of one of the substrates through a measuring field where the temperature is measured a measurement is performed.
- 11. Apparatus for drying photo resist layers, consisting of a deaeratable chamber (1) comprising an air inlet (2) as well as an air outlet (3), an IR radiation source (4) disposed in said chamber above a substrate mount (5) and controllable in terms of its power, a thermometric sensor (6, 7) provided in said chamber, as well as a controller unit (8) which controls the power of said IR radiation source as a function of the measured temperature in such a way that during the drying operation a predet r-minable development of the temperature versus time will be observed in said chamber.
- 12. Apparatus according to Claim 11, characterised in that said IR radiation source (4) is disposed for vertical adjustment above said substrate mount (5).
- 13. Apparatus according to any of the Claims 11 or 12, characterised in that said substrate mount (5) is so designed that it is adapted to receive several substrates (12) in a star-shaped juxtaposed arrangem nt.

- 14. Apparatus according to any of the Claims 11 to 13, characterised in that said substrate mount (5) includes several single substrate mounts (14) which are so designed that said substrate is supported only on a narrow edge.
- 15. Apparatus according to Claim 13 or 14, characterised in that said substrate mount (5) is rotatably supported and adapted to be rotated at a predeterminable rotary speed by means of a motor (11) whose speed of rotation is controllable.
- 16. Apparatus according to any of the Claims 11 to 15, characterised in that a controllable fan (13) is provided on said air inlet (2).
- 17. Apparatus according to any of the Claims 11 to 16, characterised in that said thermometric sensor (6) is constituted by a temperature-dependent resistor, a pyrometer or a thermo element.
- 18. Apparatus according to any of the Claims 11 to 17, characterised in that the maximum power consumption of said IR radiation source (4) ranges between 2.5 and 4 kW.
- 19. Apparatus according to any of the Claims 11 to 18, characterised in that a sensor is provided for measuring the quantity or the concentration of solvents, respectively, preferably in the air outlet or in an air circulation line issuing from said air outlet, which sensor produces an output signal adapted for use in the determination of the complition of the drying operation and in the down-control of the power of said IR radiation source.

Abstract of the Disclosure

The present invention relates to a method of and an apparatus for drying photo resist layers, wherein a substrate (12) with the photo resist layer applied thereon is exposed to IR radiation from an IR radiation source (4) whose power is controllable. In the course of the drying operation, the temperature in the vicinity of the photo resist layer is measured and the power of the IR radiation source is controlled on the basis of the temperature in such a way that a predetermined development of the temperature versus time will be realised. To this end a controller unit (8) as well as a thermometric means (6, 7) are provided in the inventive apparatus.

With the inventive method and the associated apparatus permit, in particular, an optimum drying of thick photo resist layers (\geq 20 μ m) within a short time, with the possibility to achieve a high resolution of a photo resist mask produced subsequently.

81677 München Tel. 000/912050

CERTIFICATION

I, ANTJE KOPP, professional technical translator and interpreter, having successfully passed the State Examination for Translators and Interpreters of the Federal Land of Bavaria, and duly appointed by, sworn to and commissioned by the President of the Landgericht [Regional Court] Muenchen I,

residing at Taimerhofstrasse 10, D-81927 Muenchen and having my office at Richard-Strauss-Str. 56/IV, D-81677 Muenchen, Germany,

do hereby declare, under penalty of perjury under the laws of the United States of America, that I am fully conversant with the German and English languages, and that the attached English rendition of the Preliminary International Examination Report as issued by the European Patent Office on August 1, 2000 in relation to the International Patent Application PCT/DE99/01485, entitled "Method of and Apparatus for Drying Photo Resist Layers",

is, to the best of my ability and knowledge, true and correct.

Muenchen, this 5th day of November 2000

Antje Kopp

Richard-Strauss-Strasse 56/IV

D-81677 Muenchen

Federal Republic of Germany

Translation

of the applicable passages and the text of the International Preliminary Examination Report issued by the European Patent Office on August 01, 2000

TREATY ON THE INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT (Article 36 and Rule 70 PCT)

e (day/month year)	Priority Date (day/month(year) 12/05/1998						
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H01L21/00							
Applicant FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG et al.							
 This international preliminary examination report has been established by the authority entrusted with the international preliminary examination and is communicated to the Applicant pursuant to Article 36. 							
2. This REPORT encompasses a total of 8 sheets, including this cover sheet.							
X Moreover, this report is accompanied by ANNEXES; these are sheets containing descriptions, claims and/or drawings which have been amended and which constitute the basis of this report, and/or sheets containing corrections made before this authority (cf. Rule 70.16 and Section 607 of the Ad- ministrative Guidelines relating to PCT).							
These Annexes encompass a total of 4 sheets.							
This report contains particulars in relation to the following items: X basis of the report X findings established pursuant to Article 35(2) in terms of novelty, inventive step and industrial applicability; documents and explanations in support of these findings VII X Specified deficiencies in the international application VIII X specific remarks on the international application							
1	•						
Officer in Charge of the Case							
	edure the internate (day/month year) onal classification RDERUNG et all ort has been establishmunicated to the all orthogenetics, including this context, including the c						

INTERNATIONAL PRELIMINARY

International File Number

PCT/DE99/01485

OFFICE ACTION IN WRITING - SUPPLEMENTARY SHEET

I. Basis of the Office Action

1. This Office Action has been prepared on the basis defined below (substitute sheets submitted to the filing Office upon a request pursuant to Article 14 are considered as "filed originally" for the purposes of the present Report and are not annexed thereto because they do not contain any amendments.):

Description, pages:

1 - 15 as filed originally

Patent Claims, Nos.:

1 – 15 received on

15/05/2000 together with the letter of 15/05/2000

Drawings, Sheets:

1/6-6/6 as filed originally

- V. Findings established pursuant to Rule 66.2(a)(ii) in terms of novelty, inventive step and industrial applicability; documents and explanations in support of these findings
- 1. Findings

Novelty (N)

Yes: Claims 1 - 15

Inventive step (IS)

No: Claims 1 - 15

Industrial applicability (IA) No:

Claims 1 - 15

2. Documents and explanations:

cf. Supplementary Sheet

VII. Specified deficiencies in the international application.

The international application has been found to present the following deficiencies in terms of form or contents:

cf. Supplementary Sheet

VIII. Specific remarks on the international application.

The international application has been found to present the following deficiencies in terms of form or contents:

cf. Supplementary Sheet

- 1 Ref rence is made to the following documents:
 - D1: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 298 (P-744), August 15, 1988 (1988-08-15) & JP 63 070940 A (PIONEER ELECTRONIC CORP; OTHERS: 01). March 31, 1988 (1988-03-31)
 - D2: Semiconductor lithography, Wayne M. Moreau, 1988, pages 348 353, Plenum Press, New York (USA)
 - D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 016 (E-703), January 13, 1989 (1989-01-13) & JP 63 221618 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP), September 14, 1988 (1988-09-14)
 - D4: US-A-5 705 232 (HORIUCHI TOYOTARO ET AL), January 6, 1992 (1992-11-24)
 - D5: US-A-5 166523 (BERGHAEUSER GUENTER), November 24, 1992 (1992-11-24)
 - D6: EP 0 342 393 A (IBM CORP) November 23, 1989 (1989-11-23)
 - D7: EP 0 339 279 A (AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC.) November 2, 1989 (1989-11-02)

The documents D2, D6 and D7 were not identified in the international search report. Copies of the documents D6 and D7 are attached.

In relation to Item V

Findings established pursuant to Article 35(2) in terms of novelty, inventive step and industrial applicability; documents and explanations in support of these findings

2 The subject matter of the independent Claim 1 of the present application cannot be assessed to be inventive for the following reasons (Article 33(3) PCT): Document D1, which is deemed to reflect the closest-coming prior art, discloses a method of drying photo resist layers, wherein a substrate with a photo resist layer applied thereon is exposed, in a chamber, to IR radiation from an IR radiation source whose power is controllable, the temperature or a temperature-dependent parameter, respectively, is measured in the vicinity of the photo resist layer, and the power of the IR radiation source is controlled on the basis of the measured temperature or the temperature-dependent parameter, respectively, in such a way that a predetermined development of the temperature versus

time will be observed during the drying operation (cf. th Abstract of the Disclosure in English language and the drawing ibidem).

The method known from D1 is distinguished from the subject matter of the independent claim 1 by the aspect that

- (i) it is not mentioned in D1 whether the said chamber is or is not deaerated, and
- (ii) a specific development of temperature versus time is not defined in D1 whereas it is defined in Claim 1 that the temperature is initially constant and then rises in the cours of the drying period.

The subject matter of Claim 1 is hence novel (Article 33(2) PCT).

The problem to be solved with feature (i) can be deemed to reside in the provision of environmental conditions constant in the course of time.

The solution proposed with feature (i), however, cannot be deemed inventive (Article 33(3) PCT) because the deaeration of the chamber is a common measure in IR drying of photo resist layers (cf. in this respect page 3490, lines 10 – 12 from the textbook D2).

The problem to be solved with feature (ii) can be deemed to reside in the provision that the solvent is expediently removed from the photo resist layer.

The solution proposed with feature (ii), however, cannot be deemed inventive (Article 33(3) PCT) for the following reasons:

It is common that the control of the development of temperature versus time is suitable to improve the removal of the solvent from the photo resist layer. Depending on the type of resist and/or the thickness a specific development of temperature versus time may be expedient. It is mentioned in D2, for instance, that controlled cooling should be performed (D2, page 351, lines 18 – 19).

Attention is drawn to the fact that the problems that are solved by the feature (ii) occur in the case of thick photo resist layers according to the description. The feature that a thick photo resist layer is applied is not contained in Claim 1, however.

Moreover, it is equally common that problems may occur particularly when thick photo resist layers are dried, and that it may be expedient to maintain the temperature initially constant and let it rise then throughout the drying period. For illustration the document D6 is introduced into the procedure, with reference being made to the following passages: pag 2, lines 25 – 28, lines 31 – 32 and lines 34 – 40, and page 6, lines 27 – 27).

3. The subject matter of the independent Claim 8 of the present application cannot be deemed to be inventive for the following reasons (Article 33(3): Document D1, which is considered to reflect the closest-coming prior art, discloses an apparatus for drying photo resist layers, consisting of a deaeratable chamber, an IR radiation source mounted in the chamber above a substrate mount, whose power is controllable, a thermometric sensor provided in the chamber, as well as a controller unit which controls the power of the IR radiation source as a function of the measured temperature in such a way that a predetermined development of the temperature versus time will be observed in the chamber during the dying operation (cf. Abstract of the Disclosure in English language and drawing ibidem).

The apparatus known from D1 is distinguished from the subject matter of the independent Claim 8 by the provisions that

- (i) it is not mentioned explicitly in D1 that the chamber presents an air inlet as well as an air outlet;
- (ii) that according to Claim 8 the substrate mount comprises several individual substrate mounts whereas in D1 only a single individual substrate mount is described; and
- (iii) that according to Claim 8 the individual substrate mounts are so designed that the substrate is supported only on a narrow edge.

The subject matter of Claim 1 is hence novel (Article 33(2) PCT).

The problem to be solved with feature (i) can be deemed to reside in the provision that the deaeration of the chamber is made possible by the air inlet and the air outlet.

The solution proposed with feature (i) can, however, not be deemed inventive (Article 33(3) PCT) because the deaeration of the chamber is a feature common in IR drying of photo resist layers (cf. in this context page 349, lines 10 – 12 from the textbook D2). The chamber must therefore have an air inlet and an air outlet.

The problem to be solved with feature (ii) can be deemed to reside in the fact that sev ral substrates are dried at the same time. This is a trivial provision because it is common to handle several substrates simultaneously and dry them by heating at the same time, for instance.

The problem to be solved with feature (iii) may be deemed to reside in the fact that a better thermal insulation is achieved b tween th substrate mount and the substrate. Such substrate mounts ar , how v r, common in semiconductor technology and common to

OFFICE ACTION IN WRITING - SUPPLEMENTARY SHEET

the expert. For illustration, document D7 is introduced into the procedur , with ref renc being made to Figs. 5 and 6. The subject matter of Claim 8 can therefore not be assessed to be inventive.

- 4. The dependent Claims 2 7 and 9 15 do not contain any features that, in combination with the features of any claim they refer to, would satisfy the requirements set forth in Article 33(3) PCT with respect to an inventive step. The features of these claims relate to nothing but a selection among self-suggesting possibilities among which the expert would make his choice in consideration of the situation, without taking an inventive step. In particular, attention is drawn to the following aspects:
- 4.1 Claim 2: The feature that the temperature is measured underneath the substrate is known, for instance, from D4 (lines 17 19 in column 3).
- 4.2 Claim 3: Measuring the temperature by means of a pyrometer is known, for instance, from D4, lines 42 44 in column 3. It is emphasised in D1 that an adaptation of the measuring signal is necessary (cf. the last sentence in the paragraph "CONSTITUTION", English Abstract).
- 4.3 Claim 4: It is obvious that the process conditions must be matched with each new combination of materials (cf., for instance, D2, page 348, 2nd paragraph, last sentence but one).
- 4.4 Claims 5 and 15: In lines 5 7 on page 351 of D2 it is proposed that the solvent concentration should be measured.
- 4.5 Claim 6: The indicated IR radiation range refers to a common IR radiation (cf., for instance, lines 61 64 in column 2 of D4).
- 4.6 Claim 9: The installation of IR radiation sources for vertical adjustment is a self-suggesting provision (cf., for instance, lines 61 67 in column 6 and lines 59 60 in column 4 of D5).

OFFICE ACTION IN WRITING - SUPPLEMENTARY SHEET

4.7 Claim 13: Pyrometer and thermo elem intrare known, for instance, from D4 (cf., for instance, lines 42 – 44 and lines 17 – 19 in column 3). A temperature-dependent resistor is an obvious alternative.

In relation to Item VII

Specified deficiencies in the international application

The dimension (inch) used on pages 7, 12 (Table 2) and 15 is not indicated <u>additionally</u> to the system prescribed in rule 10.1 (a) PCT.

In relation to item VIII

Specific remarks on the international application

The features set forth in Claims 5 and 15 are not mentioned in the description. The Claims 5 and 15 are therefore not supported by the description, as is prescribed in Article 6 PCT.